

深圳8层HDI沉金PCB电路板制造商-汇合电路

产品名称	深圳8层HDI沉金PCB电路板制造商-汇合电路
公司名称	深圳市汇合电路有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道怀德社区翠岗三区A4栋二楼201室
联系电话	0755-33583879 13686857440

产品详情

8层HDI沉金PCB电路板

应用行业：消费电子

应用产品：手机主板

层数：8

特殊工艺：HDI

表面处理：沉金

材料：HF FR4

外层线宽/线距：3/3mil

内层线宽/线距：3/3mil

板厚：0.8mm

最小孔径：0.1mm

搜盲埋孔线路板厂就找汇合电路

专业生产制造PCB线路板,你身边的盲埋孔线路板厂,品质保证,值得信赖

网址：www.keypcb.com

邮箱：sales@huihepcb.com

手机：136 8685 7440

QQ：2355421239

地址：深圳市宝安区福永街道怀德翠岗第三工业区1栋

优惠代码：001 (重要代码)